

金手指pcb pcb 中雷pcb加速出货

产品名称	金手指pcb pcb 中雷pcb加速出货
公司名称	东莞市中雷电子有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇乌沙新安工业区睦邻路7号
联系电话	14781837388

产品详情

东莞市知名安防pcb加工厂家中雷电子

东莞市中雷电子有限公司是高精密快样pcb制造商，专业提供医疗、通讯、安防、电源、工控单双面板、四层板、六层板、八层板。拥有成熟的线路板生产制造技术，掌握着行业先进的产品生产工艺和生产过程控制技术，以及专业技术极强的产品生产技术开发团队，产品覆盖1-20层pcb、单面板，双面板，多层板、厚铜板、高频微波等特殊PCB板，可一站式满足客户的多种需求。

中雷的专业性：

1-2分钟可得出报价单

可生产最小0.15孔，线宽、线距3mil.半孔板可做OZ的1-16层抗阻pcb线路板

中雷电子可以线上注册，通过手机APP随时可查询订单生产进度

交期稳定，一旦协商好交期都能按时交货

采用国内外知名品牌的设备和原材料，保证品质的稳定性，板料我们只用生益、KB料

高密度印制pcbPCB印刷电路板是以绝缘材料辅以导体配线所形成的结构性元件。在制成最终产品时，其上会安装积体电路、电晶体、二极体、被动元件及其他各种各样的电子零件。藉著导线连通，可以形成电子讯号连结及应有机能。因此，印制电路板是一种提供元件连结的平台，用以承接联系零件的基的。

BGApcb的全称是Ball Grid Array（球栅阵列结构的PCB），它是集成电路采用有机载板的一种封装法。bgapcb具有：封装面积减少 功能加大，引脚数目增多 PCBpcb溶焊时能自我居中，易上锡 可靠性高 电性能好，整体成本低等特点。有BGA的pcb一般小孔较多，大多数客户BGA下过孔设计为成品孔直径8~12mil，BGA处表面贴到孔的距离以规格为31.5mil为例，一般不小于10.5mil。

目前对BGA下过孔塞孔主要采用工艺有： 铲平前塞孔：适用于BGA塞孔处阻焊单面露出或部分露出，若两种塞孔孔径相差1.5mm时，则无论是否阻焊两面覆盖均采用此工艺； 阻焊塞孔：应用于BGA塞孔处阻焊两面覆盖的板； 整平前后的塞孔：用于厚铜箔板或其他特殊需要的板。

pcb优势

要采购一件东西我们都喜欢货比三家来决定到底选择哪一卖家

客户常常会问道我们有哪些pcb优势，那么我们的优势

其一是交期快，pcb双面板打样zui快可以免费加急48小时，小批量5天左右

其二pcb是走gao端路线品质好，用的是KB建滔料

其三pcb价格实惠、物美价廉（单面板160一平米，双面板260一平米，四层板500一平米）

阻抗板、盲埋孔也是可以做的

工艺：zui小线宽线距可以做到3/3mil，zui小孔径0.15mm，bga小至0.23mm

下单方便，走系统下单